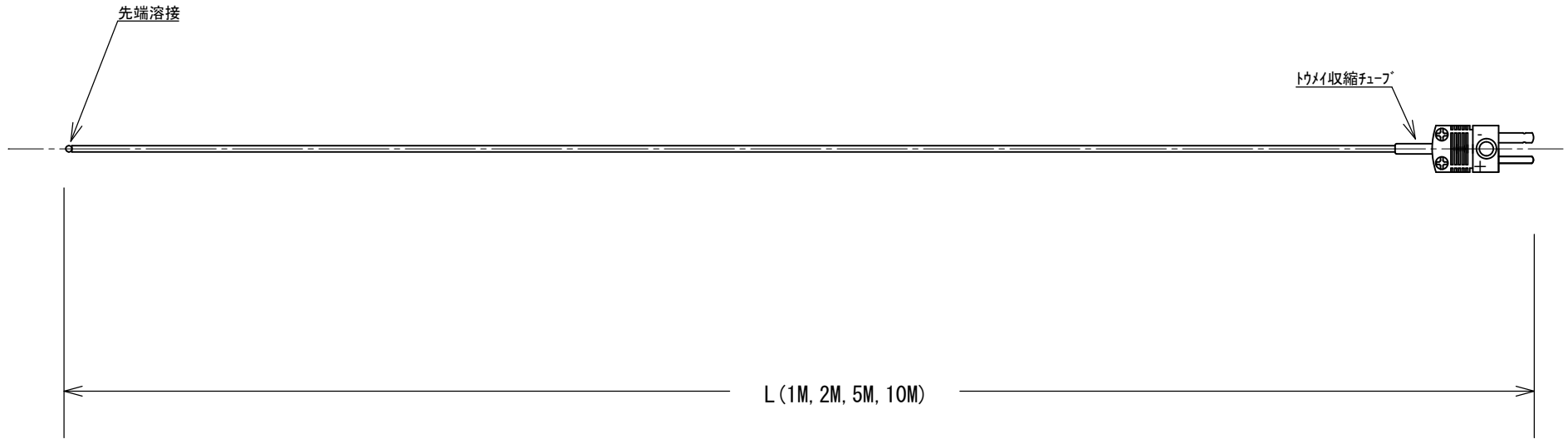


DRAWING No. OMC-0004

リード形状	T被覆熱電対
リード構成	0.32/1
リード被覆	テフロン (FEP)
オメガコネクタ	Type-SMPW-M



UNIT : mm

7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				
No.	PARTS	MATERIAL	Q' TY	REMARKS

設計温度 : -200°C ~ 200°C		設計圧力 :	
TOLERANCE	JIS C 1602-1995	DATE	2019.12.5
CLASS	クラス2 (0.75級)	SCALE	- : -
ELEMENT DIAMETER	T φ0.32	CHECKD BY	
ELEMENT Q' TY	シングルエレメント	DRAWN BY	
HOT JUNCTION	露出型		
		CUSTOMER	
		TITLE	
		TYPE	

大阪マイクロコンピュータ株式会社